

触って納得！熱流体解析もクラウドで

「TCクラウド」の熱流体解析 SCRYU/Tetra ハンズオンセミナー

2016.6.24 (金) 13:00~16:30

東京会場 富士通デジタル・トランスフォーメーション・センター (世界貿易センタービル)

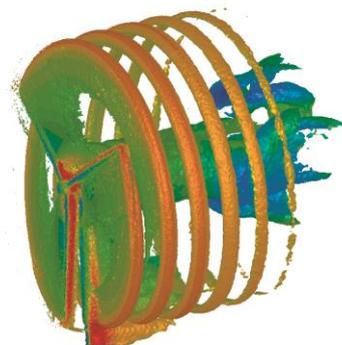
株式会社ソフトウェアクレイドル 共催

高品質なものづくりを短期間・低コストで行うための施策の一つに、熱流体解析があります。「TCクラウド」は、必要な時に必要なだけ利用できる解析リソースを提供することで、市場へのタイムリーな製品投入をサポートします。

<体験内容>

クラウド上で熱流体解析SCRYU/Tetraの高速処理を実際にご体感いただけます。

ご多用の折とは存じますが、この機会に是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。



日時・スケジュール

セミナー名	日時	内容
触って納得！ 熱流体解析も クラウドで	6月24日(金) 13:00~16:30 (受付12:30~)	①SCRYU/Tetraの概要ご説明 ②解析データ作成から解析結果表示までの一連の作業のご体験 ③質疑応答

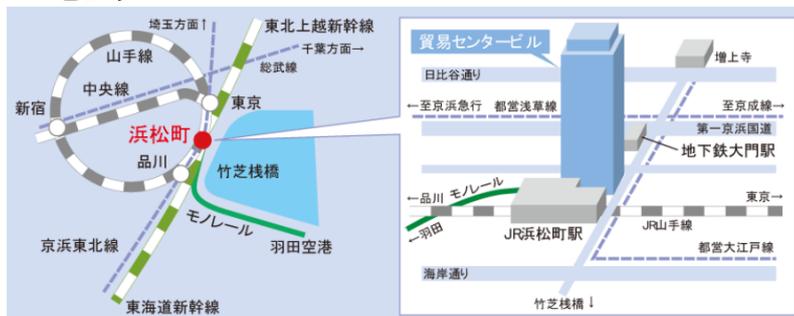
- ・お申し込み人数が3名未満の場合や、気象状況や事故等のため、休講もしくは日程変更をすることがあります。予めご了承ください申し上げます。また、その際は改めてご連絡申し上げます。
- ・お申し込み先着順で定員数になり次第、受付を終了させていただきます。
- ・パソコンは1人1台分をご用意いたします。
- ・同業他社の方のお申し込みはお断りする場合がございますので、ご了承ください。

開催場所

富士通デジタル・トランスフォーメーション・センター

東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル [30階(受付)]

- ・JR山手線・京浜東北線/東京モノレール「浜松町駅」より2階コンコースで直結
- ・都営地下鉄浅草線・大江戸線「大門駅」より地下1階で直結 (B3出口)



お申込方法 (事前予約制、受講料無料)

下記URLより、お申し込みをお願い致します。

<https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/4524>